COUPLING FOR MICROCOMPONENTS

Patent number:

WO9920906

Publication date:

1999-04-29

Inventor:

BRENNER GUENTER (DE); SCHMELZ MICHAEL (DE);

WURZIGER HANNS (DE); SCHWESINGER NORBERT

(DE)

Applicant:

MERCK PATENT GMBH (DE); BRENNER GUENTER

(DE); SCHMELZ MICHAEL (DE); WURZIGER HANNS

(DE); SCHWESINGER NORBERT (DE)

Classification:

- international:

F15C5/00; F16L41/10

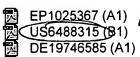
- european:

F15C5/00; F16L41/10

Application number: WO1998EP06464 19981012 Priority number(s): DE19971046585 19971022

Also Included

Also published as:



EP1025367 (B1)

Cited documents:

WO9628664 EP0117381

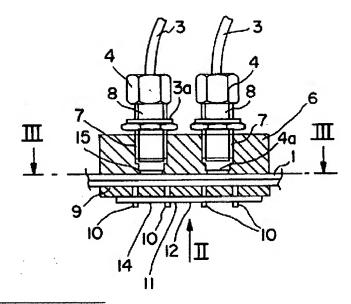
EP0189940

EP0092779
DE4101575

Report a data error here

Abstract of WO9920906

The inventive coupling for microcomponents consists of several essentially plane parallel plates (1) with line connections (4) for delivering and discharging liquid or gaseous components. Said line connections (4) are mounted on a connection block (6) which protrudes through openings (5) in the plates (1) with fixing segments (10). The line connections open out in the area of the line bores in the plate (1).



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

F15C 5/00, F16L 41/10

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 99/20906

A1 (43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

29. April 1999 (29.04.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP98/06464

(22) Internationales Anmeldedatum: 12. Oktober 1998 (12.10.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 46 585.6

22. Oktober 1997 (22.10.97)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): MERCK PATENT GMBH [DE/DE]; Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BRENNER, Günter [DE/DE]; Jahnstrasse 37a, D-64347 Griesheim (DE). SCHMELZ, Michael [DE/DE]; Königsberger Strasse 51, D-65830 Kriftel (DE). WURZIGER, Hanns [DE/DE]; Greinstrasse 7b, D-64291 Darmstadt (DE). SCHWESINGER, Norbert [DE/DE]; Sturmheide 10, D-98693 Ilmenau (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: MERCK PATENT GMBH; D-64271 Darmstadt (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: COUPLING FOR MICROCOMPONENTS

(54) Bezeichnung: KUPPLUNG FÜR MIKROKOMPONENTEN

(57) Abstract

The inventive coupling for microcomponents consists of several essentially plane parallel plates (1) with line connections (4) for delivering and discharging liquid or gaseous components. Said line connections (4) are mounted on a connection block (6) which protrudes through openings (5) in the plates (1) with fixing segments (10). The line connections open out in the area of the line bores in the plate (1).

(57) Zusammenfassung

Eine Kupplung für Mikrokomponenten bestehend aus mehreren, im wesentlichen planparallelen Platten (1) mit Leitungsanschlüssen (4) zur Zuleitung flüssiger oder gasförmiger Komponenten und zu deren Ableitung. Die Leitungsanschlüsse (4) sind an einem Anschlußblock (6) angebracht, der mit Befestigungsstegen (10) durch

Durchbrüche (5) in den Platten (1) ragt. Die Leitungsanschlüsse münden im Bereich von Leitungsbohrungen der Platte (1).

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn ·	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

20

25

30

35

Kupplung für Mikrokomponenten

Die Erfindung betrifft eine Kupplung für Mikrokomponenten, wie Mikromischer, Mikropumpen, Mikroventilen u. ähnlichen, bestehend aus mehreren, im wesentlichen planparallelen Platten, mit Leitungsanschlüssen zur Zuleitung der zu fördernden oder mischenden Komponenten und zur Ableitung der Fluide.

Viele chemische Reaktionen erfordern eine exakte

Temperaturkontrolle und eine gute Durchmischung der zu
mischenden Komponenten. Zudem gewinnt zunehmend die
Prozeßkontrolle an Bedeutung; die geforderte erhöhte Sicherheit
kann durch geringere Massenströme einfacher gewährleistet werden.
Mikrokomponenten unterschiedlichster Bauart können diese
Anforderungen erfüllen.

Die Erfindung beschäftigt sich mit einem Kupplungselement für Mikrokomponenten, die mehrere aufeinanderliegende planparallele Platten in ihren aufeinanderliegenden Oberflächen die für die erforderliche Funktion Mischergeometrie benötigten Strukturen enthalten. Wegen der guten thermischen Leitfähigkeit und der Strukturierbarkeit bestehen diese Platten üblicherweise aus Silizium (sog. Siliziumwafer), die im Inneren eine der Funktion der Mikrokomponente angepaßte Geometrie enthalten. Der Einsatz anderer, chemisch beständiger und den Einsatzbedingungen angepaßter Materialien, ist aber auch möglich.

Wegen der eingeschränkten mechanischen Festigkeit des Siliziums müssen Zug- und Biegebeanspruchungen der Platten soweit wie möglich vermieden werden. Schwierigkeiten bereitet jedoch die Anbringung der Leitungsanschlüsse zur Zuleitung der zu mischenden oder fördernden Komponenten und zur Ableitung. Einerseits muß eine genaue Positionierung in Bezug auf die aus der Plattenoberfläche austretenden Bohrungen gewährleistet sein; andererseits besteht die Gefahr, daß bei der Anbringung der Leitungsanschlüsse oder bei der Montage bzw. Demontage des Mikrokomponenten über diese Leitungsanschlüsse unzulässige

Biegebeanspruchungen in die Platten, insbesondere Siliziumplatten, eingeleitet werden.

- Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Kupplung für
 Mikrokomponenten der eingangs genannten Gattung so
 auszugestalten, daß die Leitungsanschlüsse zuverlässig an den
 Platten angebracht werden können und dabei eine unzulässige
 Beanspruchung der Platten verhindert wird.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Platten deckungsgleiche Durchbrüche aufweisen, daß ein mit den Leitungsanschlüssen versehener Anschlußblock mehrere, durch die Durchbrüche und eine Druckplatte ragende Befestigungsstege aufweist, die an der Rückseite der Druckplatte mit einer Befestigungseinrichtung verbunden sind, und daß der Anschlußblock in seiner den Platten zugekehrten Anlagefläche Leitungsmündungen aufweist, denen jeweils eine Leitungsbohrung der obersten Platte gegenüberliegt.
- Die Anordnung der Leitungsanschlüsse an dem Anschlußblock verhindert, daß durch diese Leitungsanschlüsse Kräfte auf die Platten übertragen werden, die zu unzulässigen Beanspruchungen führen würden. Alle Leitungsanschlüsse sind über den Anschlußblock und die gegenüberliegende Druckplatte so mit den Platten verbunden, daß Biegebeanspruchungen weitestgehend vermieden werden.
- Die durch die Anordnung der Leitungsanschlüsse am Anschlußblock gewährleistete genaue räumliche Zuordnung zu den Befestigungsstegen stellt auch eine genaue Ausrichtung zu den Leitungsmündungen in der Platte sicher. Diese genaue und reproduzierbare Positionierung der Leitungsanschlüsse ist auch nach jeder Demontage und erneuten Montage der Mikrokomponente gewährleistet.
 - Vorzugsweise liegen die Leitungsbohrungen in der Plattenoberfläche zwischen den Durchbrüchen. Damit wird sowohl eine kompakte Bauweise als auch gleichmäßige Abstützung der im Bereich der

25

Leitungsanschlüsse auftretenden Druckkräfte über die Befestigungsstege erreicht, die durch die Durchbrüche ragen.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, daß jede Leitungsmündung des Anschlußblocks von einem elastischen Dichtring umgeben ist. Damit wird ein dichter Anschluß der jeweiligen Leitung erreicht.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn jeder Leitungsanschluß eine zur Leitungsmündung führende Gewindebohrung aufweist und der Dichtring zwischen der Oberfläche der Platte und einer Stirnfläche eines in die Gewindebohrung eingeschraubten Anschlußverbindungsteils liegt.

Beim Einschrauben des Anschlußverbindungsteils wird der elastische Dichtring gegen die Plattenoberfläche gedrückt. Dadurch entsteht eine dichte Verbindung. Auf die Plattenoberfläche wirken dabei nur Druckkräfte, die keine Gefahr darstellen. Der eingelegte elastische Dichtring dient gleichzeitig als Dicht- und Federelement, das ein kontrolliertes Anziehen des Anschlußverbindungsteils ermöglicht.

Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung näher beschrieben, das in der Zeichnung dargestellt ist. Es zeigt:

Fig. 1 einen Teil einer Mikrokomponente in einem Schnitt im Bereich der Leitungsanschlüsse,

Fig. 2 eine Unteransicht in Richtung des Pfeiles II in Fig. 1 und

Fig. 3 einen Schnitt längs der Linie III-III in Fig. 1.

Die dargestellte Mikrokomponente weist mehrere aufeinanderliegende, im wesentlichen planparallele Platten 1 auf, von denen in der Zeichnung nur eine dargestellt ist. Es handelt sich hierbei um sog. Siliziumwafer mit (nicht dargestellter) eingeätzter Geometrie. Aus der Oberfläche der Platte 1 treten Leitungsbohrungen 2 aus, an die Leitungen 3 über Leitungsanschlüsse 4 angeschlossen sind, die zu Leitungsmündungen 4a führen.

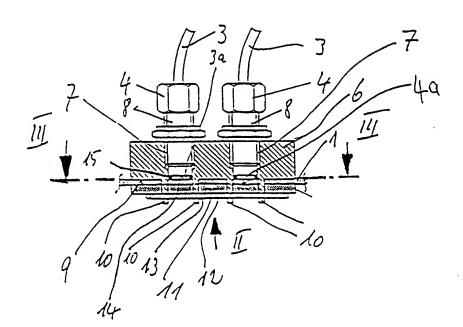
In den aufeinanderliegenden Platten 1 sind deckungsgleiche Durchbrüche 5 ausgespart, zwischen denen die Leitungsbohrungen 2 liegen. Die Lage der Leitungsbohrungen 2 ist in bezug auf die Durchbrüche 5 genau definiert.

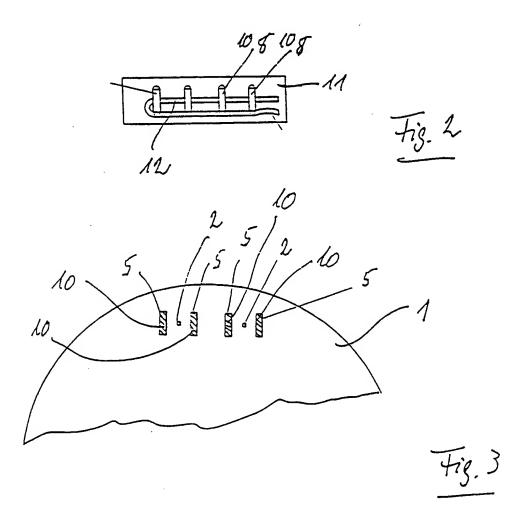
- Ein im wesentlichen quaderförmiger Anschlußblock 6 enthält
 Gewindebohrungen 7, in die jeweils eine handelsübliche
 Mikroverschraubung 8 jedes Leitungsanschlusses 4 eingeschraubt ist.
- Aus der der Oberfläche der Platte 5 zugekehrten Anlagefläche 9 des Anschlußblocks 6 springen vier Befestigungsstege 10 vor, die durch die Durchbrüche 5 und eine Druckplatte 11 ragen, die an der Rückseite der Platte 1 angeordnet ist.
- Eine gemeinsame Befestigungseinrichtung, die die beschriebenen Bauteile in diese Lage hält, besteht beim dargestellten Ausführungsbeispiel aus einer Klemmspange 12, die durch Querbohrungen 13 aller Befestigungsstege 10 gesteckt ist.
- Zwischen jeder Stirnfläche 14 des eingeschraubten
 Anschlußverbindungsteils der Mikroverschraubung 8 und der
 Plattenoberfläche der Platte 1 ist jeweils ein elastischer Dichtring 15,
 bspw. ein O-Ring eingelegt. Beim Einschrauben der
 Mikroverschraubungen 8 in den Anschlußblock 6 entsteht somit ein
 dichter Anschluß an die Leitungsbohrungen 2. Der elastische
 Dichtring dient dabei zugleich auch als ein Federelement, daß ein
 kontrolliertes Anziehen der Verbindung ermöglicht.

PATENTANSPRÜCHE

- 1. Kupplung für Mikrokomponenten, bestehend aus mehreren, im wesentlichen planparallelen Platten, mit Leitungsanschlüssen zur Zuleitung flüssiger oder gasförmiger Komponenten und zu deren Ableitung, dadurch gekennzeichnet, daß die Platten (1) deckungsgleiche Durchbrüche (5) aufweisen, daß ein mit den Leitungsanschlüssen (4) versehener Anschlußblock (6) mehrere, durch die Durchbrüche (5) und eine Druckplatte (11) ragende Befestigungsstege (10) aufweist, die an der Rückseite der 10 Druckplatte (11) mit einer Befestigungseinrichtung (12) verbunden sind, und daß der Anschlußblock (6) in seiner den Platten (1) zugekehrten Anlagefläche (9) Leitungsmündungen (4a) aufweist, denen jeweils eine Leitungsbohrung (2) der obersten Platte (1) 15 gegenüberliegt.
 - 2. Kupplung für Mikrokomponenten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Leitungsbohrungen (2) in der Plattenoberfläche zwischen den Durchbrüchen (5) liegen.
- 20 3. Kupplung für Mikrokomponenten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jede Leitungsmündung (3a) des Anschlußblocks (6) von einem elastischen Dichtring (15) umgeben ist.
- 4. Kupplung für Mikrokomponenten nach Anspruch 3, dadurch 25 gekennzeichnet, daß jeder Leitungsanschluß (4) eine zur Leitungsmündung (4a) führende Gewindebohrung (7) aufweist und daß der Dichtring (15) zwischen der Oberfläche der Platte (1) und einer Stirnfläche (14) eines in die Gewindebohrung (7) eingeschraubten Anschlußverschraubungsteils liegt. 30

(Fig. 1)





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte onal Application No PCT/EP 98/06464

A. CLASSI IPC 6	F15C5/00 F16L41/10		
	•		
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classification	ation and IPC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	SEARCHED		
Minimum do IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by classification F15C F16L	on symbols) ·	
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are included in the fields so	earched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data bas	se and, where practical, search terms used)
	•		
С. ДОСИМ	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.
X	WO 96 28664 A (BAXTER INTERNATION 19 September 1996 see page 16, line 19 - page 17, l	1-3	
Y	see page 18, line 14 - line 23 see figures 1-3		4
Y	EP 0 117 381 A (ARLA EKONOMISK FO 5 September 1984 see figure 1	4	
А	EP 0 189 940 A (CONSOLIDATED CONT 6 August 1986 see page 9, line 15 - line 24; fi	1,3	
А	EP 0 092 779 A (MICROSENSOR TECHN 2 November 1983 see page 9, line 7 - line 12; fig		1
	-	-/	
[V] E	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
"A" docum	ategories of cited documents : ent defining the general state of the art which is not bered to be of particular relevance	"T" later document published after the inte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or th invention	the application but
"E" earlier of filling of	document but published on or after the international date	"X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or canno	
"L" docume which	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified)	involve an inventive step when the do	ocument is taken alone claimed invention
"O" docum	n or other special reason (as specialed) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	cannot be considered to involve an in document is combined with one or m ments, such combination being obvious	ore other such docu-
"P" docum	ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	in the art. "&" document member of the same patent	
Date of the	actual completion of the international search	Cate of mailing of the international se	arch report
1	0 February 1999	18/02/1999	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2046, Tx. 31 651 epo nt,	SLEIGHTHOLME, G	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte Conal Application No
PCT/EP 98/06464

		PCI/EP 98	/ 00404
C.(Continua	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category 3	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
A .	DE 41 01 575 A (ROBERT BOSCH) 23 July 1992 see column 5, line 35 - line 59; figure 2		1
		8	
	,		

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inte ional Application No
PCT/EP 98/06464

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
WO 9628664 A		19-09-1996	US CA EP	5640995 A 2214510 A 0821766 A	24-06-1997 19-09-1996 04-02-1998	
EP 0117	381 A	05-09-1984	NONE			
EP 0189	940 A	06-08-1986	US	4626244 A	02-12-1986	
EP 0092	779 A	02-11-1983	US	4474889 A	02-10-1984	
DE 4101	575 A	23-07-1992	WO DE EP US	9213200 A 59107820 D 0521117 A 5400824 A	06-08-1992 20-06-1996 07-01-1993 28-03-1995	

· INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte onales Aktenzeichen
PCT/EP 98/06464

A. KLASSI IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES F15C5/00 F16L41/10	·	
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	sifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE		· ·
Recherchier IPK 6	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol F15C F16L	e)	
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sov	veit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen .
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	ame der Datenbank und evtl. verwendete S	Suchbegriffe)
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Kategorie'	Bezeichnung der Veronenmichung, sowert erfordenich unter Angube	der in Bolidon Romania.	
Χ	WO 96 28664 A (BAXTER INTERNATION	AL)	1-3
	19. September 1996 siehe Seite 16, Zeile 19 - Seite	17, Zeile	
	siehe Seite 18, Zeile 14 - Zeile	23	4
Y	siehe Abbildungen 1-3		4
Y	EP 0 117 381 A (ARLA EKONOMISK FO 5. September 1984 siehe Abbildung 1	4	
А	EP 0 189 940 A (CONSOLIDATED CONT 6. August 1986 siehe Seite 9, Zeile 15 - Zeile 2 Abbildung 4		1,3
		/	
		,	
	l itere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffe aber r	entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu Erfindung zugrundellegenden Prinzips	t worden ist und mit der r zum Verständnis des der
Anme	entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedet kann allein aufgrund dieser Veröffentli	chung nicht als neu oder auf
scheir ander	nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	erfinderischer Tätigkeit beruhend betra "Y" Veröffentlichung von besonderer Beder kann nicht als auf erfinderischer Tätigk	achtet werden utung: die beanspruchte Erfindung
ausge "O" .Veröffe	eführt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,	werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in	einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und
eine E	Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeidedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	diese Verbindung für einen Fachmann "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselber	naheliegend ist
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	
1	lO. Februar 1999	18/02/1999	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	CLETCUTUOLME A	
1	Fax: (+31-70) 340-2040, 1x. 31 651 epo 1ii,	SLEIGHTHOLME, G	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte ionales Aktenzeichen
PCT/EP 98/06464

	rci/Er	98/00404				
C.(Fortsetz	(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
(ategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.				
4	EP 0 092 779 A (MICROSENSOR TECHNOLOGY) 2. November 1983 siehe Seite 9, Zeile 7 - Zeile 12; Abbildungen 2,4	1				
A	DE 41 01 575 A (ROBERT BOSCH) 23. Juli 1992 siehe Spalte 5, Zeile 35 - Zeile 59; Abbildung 2	1				

1

. INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inte phales Aktenzeichen
PCT/EP 98/06464

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
WO	9628664	A	19-09-1996	CA 2214510 A EP 0821766 A		24-06-1997 19-09-1996 04-02-1998
EP	0117381	Α	05-09-1984			
EP	0189940	Α	06-08-1986	US	4626244 A	02-12-1986
EP	0092779	Α	02-11-1983	US	4474889 A	02-10-1984
DE	4101575	Α	23-07-1992	WO DE EP US	9213200 A 59107820 D 0521117 A 5400824 A	06-08-1992 20-06-1996 07-01-1993 28-03-1995